

(19)



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

(10)

PL 28709 S2

(12)

Opis ochronny wzoru przemysłowego

(21) Numer zgłoszenia: **31509**

(22) Data zgłoszenia: **2023.03.29**

(45) Data publikacji o udzieleniu ochrony: **2023.07.10 WUP 28/2023**

(51) Klasyfikacja:

25-01

(73) Uprawniony:

**POLITECHNIKA BYDGOSKA
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH,
Bydgoszcz, PL**

(72) Twórca(-y):

**EWA RACZYŃSKA-MAKOWSKA, Bydgoszcz, PL,
PAWEŁ CZYŻ, Bydgoszcz, PL**

(74) Pełnomocnik:

Piotr Jankowski, Bydgoszcz, PL

(54) Tytuł:

Płyta elewacyjna

PL 28709 S2

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest płyta elewacyjna, przeznaczona jako okładzina elewacji budynku.

Cechy istotne wzoru to zdobnictwo powierzchni czołowej, w postaci szeregu powtarzalnych motywów, elementów, tworzących łącznie wzór.

Płytę przedstawiono bliżej w przykładzie wykonania na załączonym materiale ilustracyjnym, w widoku czołowym.

Ilustracja wzoru

